

Płytki należy kłaść w jednym kierunku.



Minimalna temperatura otoczenia: 15°C

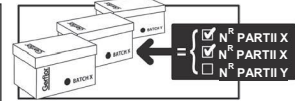


Podklej długimi odcinkami taśmy dwustronnej co 150 m²



Minimalna temperatura podłoża: 15°C

Wszystkie wykładziny ściennie i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.



Informacje na temat produktów oraz obszarach zastosowania znajdują się w Karcie Technicznej: www.gerflor.com

1. ZASTOSOWANIA

MONTAŻ LUZEM	< 150 m ² : ułożyć luzem. Większe powierzchnie podzielić na obszary po 150 m ² , podkleić ich krawędzie.
TEMPERATURA MONTAŻU	+ 15°C < T < + 26°C (optymalna: 20°C)
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	 + 10°C < T < + 30°C
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.)	 Wyrób można układać luzem pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby posadzka nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60 °C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)
WERANDY	 Montaż niedozwolony.

PODŁOŻA

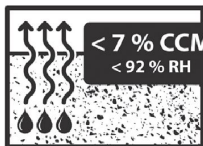
PŁYTKI PODŁOGOWE	Podłoże powinno być równe i płaskie, zaś spoiny fugowane między płytkami — nie szersze niż 5 mm i nie głębsze niż 1 mm. W przeciwnym razie należy spoiny i nierówności wyrównać zaprawą lub masą poziomującą, nanosząc ją na całą powierzchnię.
PŁYTY STROPOWE BETONOWE, BETON MAŁOWANY, WYLEWKI BETONOWE, POSADZKI BETONOWE, JASTRYCHY ANHYDRYTOWE	W razie konieczności należy wyrównać podłoże wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą. Następnie zeszlifować i odpylić podłoże.
PŁYTKI PVC I KOMPAKTOWE WYKŁADZINY PVC Z METRA	Jeżeli podłoże spełnia wymagania i ponad 90% jego powierzchni w pomieszczeniu jest w dobrym stanie, należy usunąć wadliwe płytki, wypełnić ubytki wylewką lub masą wyrównawczą i pozostawić przygotowane podłoże do całkowitego związania i wyschnięcia. Następnie położyć deski lub płytki. W przeciwnym razie należy zdemonstrować całą posadzkę i przygotować całe podłoże od początku.
WYKŁADZINY AKUSTYCZNE PCV Z ROLKI I W PŁYTKACH	Montaż niedozwolony. Należy usunąć całą posadzkę i przygotować podłoże od podstaw.
TEKSTYLNE WYKŁADZINY PODŁOGOWE (DYWANOWE)	 Montaż niedozwolony. Należy usunąć całą posadzkę i przygotować podłoże od podstaw.
PŁYTKI WINYLOWO-AZBESTOWE	Patrz instrukcja techniczna firmy Gerflor dot. przekrywania podłóg azbestowych (www.gerflor.com)
PODKŁADY PIANKOWE	Montaż niedozwolony.
PODŁOGI TECHNICZNE – PATRZ NORMA DTU 57.1	Ugięcie podłogi technicznej pod naciskiem nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m w żadnym miejscu na jej powierzchni.
PODŁOGI DREWNIANE Z PANELI LUB DESEK (DTU 51.3) NA LEGARACH	Dozwolony
PARKIET KLEJONY	Całkowity demontaż lub deski wykładzinowe
PARKIET PRZYBITY DO LISTW O ROZSTAWIE MAKSYMALNIE 0,60 M, PRZEWIEWNY OD SPODU	Całkowity demontaż lub deski wykładzinowe
PARKIETY LUB PANELE PODŁOGOWE PŁYWAJĄCE	Całkowity demontaż
PODŁOGI LAMINOWANE	Całkowity demontaż
PŁYTY OSB	Całkowity demontaż lub deski wykładzinowe
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
OGRZEWANIE PODŁOGOWE Z OBIEGIEM GORĄCEJ WODY O TEMP. MAKS. 28°C	Możliwy.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE PROMIENNIKAMI ELEKTRYCZNYMI – obowiązujące przepisy ograniczają moc ogrzewania do ≤ 0,15 m ² x ° K/W	Możliwy.
REWERSYJNE WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE O NISKIEJ TEMPERATURZE	Możliwy.
Jeżeli podłoża, na którym wyrób ma być ułożony, nie wymieniono w instrukcji, należy skonsultować się z producentem.	

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

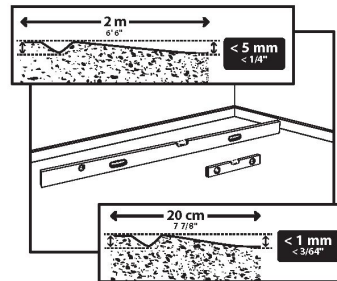
2.1. WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA



Podłogę należy kłaść na równym, płaskim, czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.

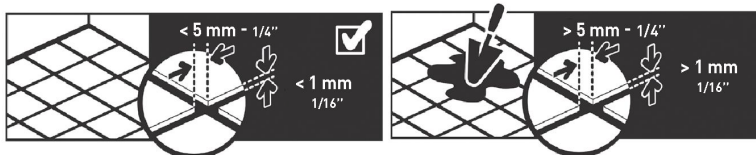


Wilgotność podłoża betonowego maks. 7%, dla podłoża anhydrytowych zaś 1% wg pomiaru aparatem szybkościowym do oznaczania wilgoci.



- Nierówności podłoża muszą być nie głębsze niż 5 mm na długości 2 m.
- Maks. jedna nierówność nie może być wyższa niż 1 mm na odcinku 20 cm.
- Podłoże powinno być gładkie i odpylone.

2.1.1 Płytki ceramiczne



- Maksymalna szerokość spoin / fug między płytkami 5 mm.

2.2. PRZYGOTOWANIE NOWEGO PODŁOŻA BETONOWEGO

Powierzchnie należy dokładnie przygotować usuwając dokładnie zabrudzenia i zanieczyszczenia, mleczko betonowe, produktów wykończeniowych i wszystkich ciał obcych. Jeżeli podłoże nie spełnia wymagań, należy przygotować je w następujący sposób:

- Podłoża o wilgotności < 4,5%, 80 % RH:
Wyrównać zaprawą zgodnie z obowiązującymi miejscowo warunkami technicznymi wykonania.
- Jeżeli wilgotność podłoża wynosi 4,5-7% przy 92 % RH, zalecamy przekrycie podłoża izolacją przeciwwilgociową poziomą przed pokryciem jej zaprawą wyrównującą.
- Punktowe wypełnianie ubytków:
Do naprawy punktowej nierówności i ubytków można użyć zaprawy dla produktów do napraw podłoży.

- Spękania: Przed położeniem zaprawy wyrównującej należy wyrównać nierówności > 1 mm i szczeliny szersze niż 1 mm.
- Spoiny / dylatacje:
 - Dylatacje skurczowe: przygotować dylatację przed nałożeniem zaprawy wyrównującej, jeśli nierówność przekracza 1 mm lub w razie szczelin większych niż 4 mm.
 - Dylatacje konstrukcyjne: przygotować dylatację przed nałożeniem zaprawy naprawczej, jeśli nierówność przekracza 1 mm lub w razie szczelin większych niż 1 mm

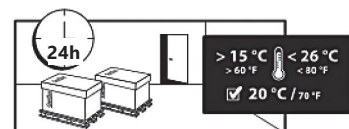
3. MONTAŻ

3.1 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU

Wszystkie wykładziny ścienne i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.

Płytki należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym będą układane, na co najmniej 24 godziny przed montażem.

Aby uniknąć większych różnic kolorystycznych na powierzchni ułożonej podłogi, należy wykonać ją produktem z jednej serii produkcyjnej. Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15NIE MIESZAĆ RÓŻNYCH PARTII ZE SOBĄ



3.2 – SPOSÓB MONTAŻU

Płytki Creation 70 Connect można podklejać, ale przeznaczone są z zasady do układania luzem na powierzchni nie większej niż 150 m². W przypadku większej powierzchni montażu należy podzielić ją na strefy o powierzchni 150 m² i podklejać krawędzie tak wyznaczonych stref.

3.3 – SZCZEGÓŁOWY OPIS MONTAŻU

3.3.1 Podział powierzchni montażu na strefy 150 m²

Montaż luzem dozwolony jest na powierzchni nie większej niż 150 m², dlatego większą powierzchnię należy podzielić co najmniej na jedną strefę o powierzchni 150 m², zaś na krawędzie styku wydzielonych stref należy podkleić szeroką taśmą dwustronną lub klejem pod jednym rzędem płytek z każdej strony krawędzi.

Jeśli płytki układa się na długiej i wąskiej powierzchni (np. w ciągach komunikacyjnych czy korytarzach), należy przynajmniej co 20. rząd płytek podkleić taśmą dwustronną lub klejem.

3.3.1.1 – Przyklejanie szerokiej taśmy dwustronnej samoprzylepnej:

PODŁOŻE	GRUNT	RODZAJ KLEJU
Podłoże cementowe Współczynnik suchości < 4,5% wilgotności (CCM)	Primasol R (BOSTIK) P121 / F78 / Seal Concrete (F BALL) Tec 049 (HB FULLER) Eco Prim T (MAPEI)	Fix & Free 740 (Gerflor)
Podłoże cementowe Współczynnik suchości 4,5-7% wilgotności (CCM)	F78 (F BALL) EPOXY PE 480 UZIN	Fix & Free 740 (Gerflor)
Płytki ceramiczne	Bez gruntu, chyba że podłoże przekryto zaprawą wyrównującą. Wówczas należy kierować się wymaganiami wobec gruntu dla podłoża cementowego.	Fix & Free 740 (Gerflor)
Żywica, stara wykładzina PCW		
Na rynku dostępne są inne preparaty gruntujące zalecane przez producenta wybranego kleju. Gerflor zaleca przestrzegać kart technicznych produktów używanych do gruntowania.		
W przypadku podłoża tu niewymienionego. prosimy o konsultację z Gerflor.		

• Uwagi dotyczące podłoża:

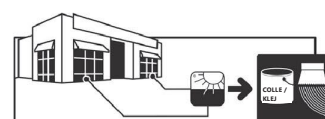
Podłoże musi być suche, twarde, nośne, solidne i oczyszczone.



- Rozwinąć taśmę samoprzylepną i docisnąć ją do podłoża klockiem.
- Uwaga:** Taśmy nie należy kłaść na podłożu stroną pokrytą mocniejszym klejem (zabezpieczoną)!
- Rozwinąć tylko tyle taśmy, ile można pokryć płytkami w ciągu jednego dnia pracy.
- Pozostały odcinek taśmy zachować nie odklejając papieru ochronnego (aby klej nie wyschł ani nie zabrudził się).
- Montaż płytek PCW na taśmie:**
- Narysować linie prowadzące na papierze ochronnym za pomocą sznurka traserskiego lub ołówka.
- Oznaczyć punkt rozpoczęcia układania pierwszych płytek i pierwszego rzędu.
- Przyłożyć stalowy liniał do linii i odciąć papier zabezpieczający za pomocą prostego noża.
- Zdjąć papier ochronny z taśmy samoprzylepnej ruchem prostoliniowym w poziomie. Odstąpiony po prostej linii klej taśmy będzie punktem montażu pierwszego rzędu płytek.
- Ułożyć płytki, łącząc ich krawędzie na zamek.
- Zbierać papier zabezpieczający, a następnie zwinąć, aby zmniejszyć ilość odpadów.
- Odklejać dalej papier zabezpieczający, pamiętając, by ciągnąć poziomo i w linii prostej.
- W przypadku przerwy w procesie montażu papier można z powrotem przykleić do taśmy, aby zabezpieczyć klej.
- Po zakończeniu montażu należy podłogę docisnąć punktowo lub walcem w dwóch kierunkach (pod kątem prostym) na całej powierzchni.

3.3.1.2 – Podklejanie na powierzchniach nasłonecznionych (np. pod oknami wielkopowierzchniowymi)

Wyrób można układać luzem pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby posadzka nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60°C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)



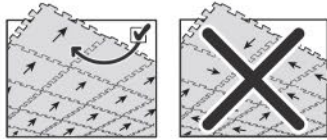
	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
Podklejanie na powierzchniach nasłonecznionych (np. pod oknami wielkopowierzchniowymi)		PU 456 PU 2-składnikowy		SOL UR PU 2-składnikowy	Adesilex G 20 PU 2-składnikowy	KR 430 PU 2-składnikowy KE68 Hybrydowy klej akrylowy 1-składnikowy Czas wiązania maks. 15 minut	F 49 Hybrydowy klej akrylowy (PSA) Klej przylepcowy

3.3.2 – Układanie płytek Creation 70 Connect

• Uwaga

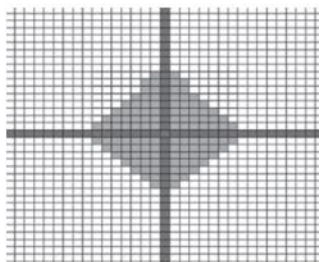
1. Płytki dostarcza się na palecie. Nie należy mieszać ze sobą różnych partii produktu.

2. WSZYSTKIE płytki należy układać w tym samym kierunku (zgodnie z kierunkiem strzałek z tyłu). Płytki układać w wyznaczonym kierunku, odpowiednio do kształtu piór i wpustów zamków w narożnikach lub zgodnie ze strzałkami pod spodem płytek.



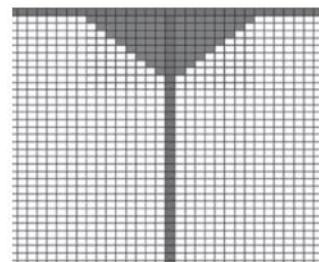
• Układ

Płytki można układać na dużej powierzchni wyłącznie od dwóch prostokątnych linii – albo wzdłuż ściany, albo wzdłuż wytyczonej linii rozdzielającej dwie strefy o powierzchni 150 m² (patrz rysunek), lub od punktu przecięcia się linii na środku pomieszczenia.



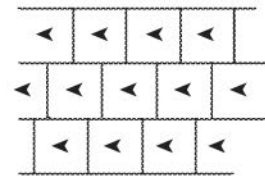
Przypadek ogólny:

Rozpocząć układanie od przecięcia się linii na środku pomieszczenia. Położyć płytki schodkowo, 1/4 na 1/4 pomieszczenia.



Układanie wzdłuż ściany:

Rozpocząć w środku układu. Układać płytki schodkowo po każdej stronie od linii środkowej.



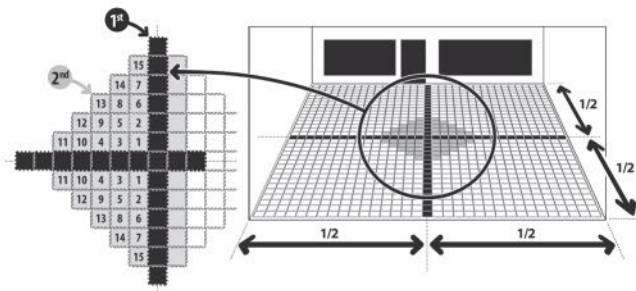
- Układ schodkowy ułatwia szepianie płytek na pióro-wpust i chroni przed ich przesuwaniem się. Płytki należy układać schodkowo, **WSZYSTKIE** w tym samym kierunku (zgodnie z kierunkiem strzałek pod płytkami).

• Sposób szepiania zamków (procedura, narzędzia itd.) oraz korekty

- Płytki szepia się na pióro-wpust, opukując je plastikowym młotkiem lub kłockiem drewnianym dobijającym młotkiem bezodrzutowym.
- Płytki szepia się od narożnika po krawędź.



Wymagane narzędzia:
Nóż, taśma miernicza, linia metalowa, metalowe kółko traserskie, młotek bezodrzutowy drewniany lub plastikowy



Młotek bezodrzutowy

	ROMUS
Młotek bezodrzutowy	94964

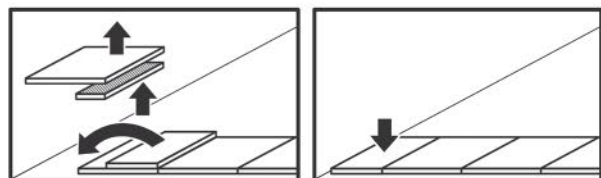
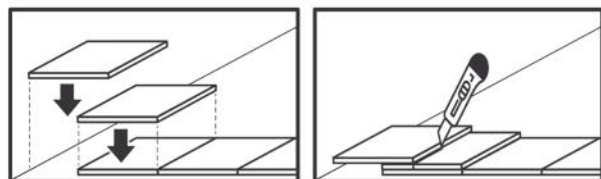


• Przycinanie krawędzi

Płytki należy układać w taki sposób, aby wszystkie krawędzie cięte liczyły więcej niż 1/3 szerokości płytki.

Docinanie (procedura, narzędzia itd.)

- Dylatacja na skraju podłogi: standardowo o szerokości 0,5 cm.
- Cięcie wykonuje się za pomocą nacinaka (1 cięcie na powierzchni i ponownie na odwrocie) lub za pomocą noża traserskiego (trasowanie). Docinanie na zakładkę: Metoda trasowania lub cięcia równoległych linii. Można to zrobić przymiarem traserskim lub od nieobciętej płytki podłogi.
- Przygotować szablon do cięcia płytki – obcinając zamek tak, by uzyskać równą krawędź płytki.
- Ułożyć płytkę, którą chcemy przyciąć, równo na ostatniej całej płytce ułożonej przed krawędzią montażu podłogi.
- Ułożyć tę płytkę na płytce docinanej, dociskając krawędź płytki na wierzchu do ściany. Należy pozostawić odstęp o szerokości 0,5 cm.
- Zaznaczyć linię cięcia docinanej płytki wzdłuż krawędzi płytki na jej wierzchu za pomocą noża o prostym ostrzu.
- Starannie przyciąć odcinek płytki, którą chcemy ułożyć, i umieścić ją na jej miejscu na podłożu.
- W trudnych miejscach (przy ościeżnicach itp.) należy używać noży o dużym przełożeniu.



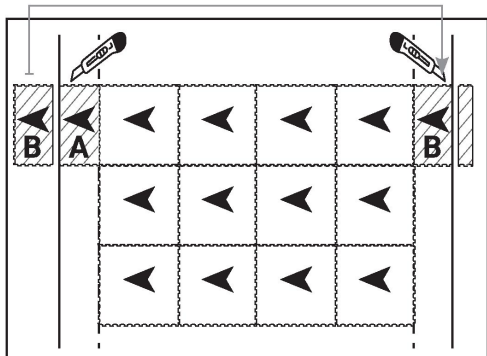
Nożyce do ukosowania

Znak: Romus: 93415 / Janser : 237 530 000
Do docinania podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach.



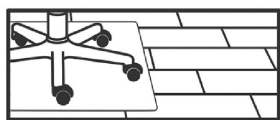
Nożyce o dużym przełożeniu

Znak: Janser : 262 284 000
Do docinania podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach.



Można użyć płytki obciętej, jeśli jej długość jest większa niż 1/3 płytki nieobciętej. W takim przypadku należy zamontować ją na początku kolejnego rzędu po ew. korekcie.

4. ODDANIE DO UŻYTKU



Podłoga nadaje się do użytku bezpośrednio po montażu. Ciężkie sprzęty i meble wymagają odpowiedniego zabezpieczenia podłogi. Gerflor zaleca przekrywanie podłogi matami antypoślizgowymi z twardego PVC pod krzesłami i fotelami z kółkami samonastawnymi. Nie należy używać mebli z gumowymi nakładkami na nóżki (brudzą podłogę).

- Zakończenia / osłonki / podkładki nóg stołów, krzeseł, mebli i sprzętów, oraz tworzywo kółek samonastawnych itp. powinny nadawać się do podłóg elastycznych (np. wykładzin PCV czy linoleum).
- Zaleca się stopki / osłonki / podkładki gładkie, spoczywające całą powierzchnią na podłodze (tj. nie powinny być kuliste).
- Meble biurowe powinny mieć kółka samonastawne typu FI, określonego w normie EN 12529.
- Maksymalny nacisk statyczny musi być poniżej 200 kg/punkt i 30 kg/cm².

5. PIELĘGNACJA



Instrukcja konserwacji i pielęgnacji podłogi Creation 70 Connect dostępna jest pod adresem: www.gerflor.com.

6. NAPRAWA I KONSERWACJA

■ 6.1. – PRZEGLĄDY, KONSERWACJA I NAPRAWY

Użytkownik podłogi powinien regularnie sprawdzać, czy jej płytki nie rozjeżdżają się, zaś wszelkie nieprawidłowości, które wg uznania użytkownika grożą uszkodzeniem podłogi, zgłosić natychmiast wykonawcy podłogi lub właścicielowi obiektu.

Użytkownik powinien potrafić odróżnić skutki normalnego starzenia i zużycia się podłogi od uszkodzeń celowych lub przypadkowych. Jeśli użytkownik stwierdzi zasadnie wadę, wykonawca podłogi powinien naprawić ją zgodnie z jego zobowiązaniami umownymi lub prawnymi.

UWAGA:

W ramach przeglądów podłogi jej użytkownik powinien bezzwłocznie zgłaszać wszelkie wypadki uszkodzeń wynikłe z użytkowania obiektu celem naprawy podłogi, a zwłaszcza: jej rozcięcie od upadku ostrych przedmiotów, przypalenie podłogi, itp.

Tego typu konserwację może przeprowadzać dział utrzymania po stronie użytkownika.

■ 6.2. – WYMIANA PŁYTEK PODŁOGI CREATION 70

CONNECT

- Wymiana płytki niepodklejanej
 - Wyciąć jeden z narożników uszkodzonej płytki.
 - Wypiąć pióra z wpustów zamka.
 - Wstawić nową płytkę zgodnie z kierunkiem montażu podłogi.
- Wymiana płytki podklejanej
 - Wyciąć jeden z narożników uszkodzonej płytki.
 - Wypiąć pióra z wpustów zamka.
 - Wyciąć i wymienić taśmę/klej.
 - Wstawić nową płytkę zgodnie z kierunkiem montażu podłogi.